量统 2016-2017 郭永期末

Deschain

2022年4月27日

注:以上题目除特别指出外,温度为300K。

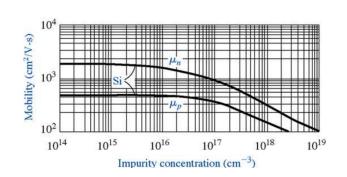
1 一、常用常数

玻尔兹曼常数 $k_B=1.38\times 10^{-23}J/K$; 普朗克常数 $\hbar=2.05\times 10^{-34}$; 自由电子质量 $m_0=0.91\times 10^{-30}$; 真空介电常数 $\varepsilon_0=8.85\times 10^{-14}F/cm$; 基本电荷电量 $q=1.6\times 10^{-19}$

二、材料参数

Si 材料:

带隙宽度 $E_g = 1.12 eV$, 本征载流子浓度 $n_i = 1.5 \times 10^{10}$



一、填空题

1. 由完全相同的一种原子构成的格子,格子中只有一个原子,称为_____。满足 $\vec{a_i} \cdot \vec{b_i} = 2\pi \delta_{ij} =$ 关系的 $\vec{b_1}, \vec{b_2}, \vec{b_3}$ 为基矢,由 $\vec{G_h} = h_1 \vec{b_1} + h_2 \vec{b_2} + h_3 \vec{b_3}$ 构成的格子,称作 。由 0 $(i \neq j)$ **、**若干个布拉菲格子相套而成的格子,叫做_____。其原胞中有____ 以上的原子。 2. 对于固体的能带, 简约波矢 k 的取值范围要求在 区域内, 其取值总数等于 的总数。 3. 对于金属的能带,除填满电子的一系列能带后,还有部分被填充的能带,后者称为____;对于半导 体材料的能带,最高填充的能带称为_____,其上最低的空带称为_ 4. 如果一些能量区域中,波动方程不存在具有布洛赫函数形式的解,这些能量区域称为 ; 能带的 表示有 三种图景。 的形式,式中 5. 电子在三维周期性晶格中波函数的方程的解具有 在晶格平移下保持不变(具有平移对称)。 6. 对于 4 族元素 Si, 5 族元素 P 作为杂质, 1 个 P 原子将可提供 1 个_____, 属于____ 主杂质, 3 族

元素 B 作为杂质, 1 个 B 原子将提供 1 个, 属于 主杂质。	
7. 能带顶部电子的有效质量为(填写正,或负);能带底部电子的有效质量为_	(填写正,或负)。
8. 温度升高,金属的导电率,半导体的导电率。对于金属,温度越高	i, 金属中的晶格振动
对电子的散射作用,而在半导体中则是有更多的电子从 激发到	_ 中。

二、简述题

- 1. 根据能带理论简述金属、半导体和绝缘体的导电性;并解释为什么半导体掺杂可以提高其导电能力?
- 2. 简述如何利用近自由电子近似模型得到能带图。

三、计算题

- 1. 一价金属具有体心立方结构, 晶格常数 a 为 Å, 试求费米面的半径和费米能量。
- 2. 有一补偿型非本征硅半导体,施主和受主杂质浓度均为 $2.5 \times 10^{-17} cm^{-3}$,试计算该材料的电导率。

一、填空题答案

1.①布拉菲格子 ②倒格子 ③复式格子 ④两个

2.①第一布里渊区 ②原胞

3.①导带 ②价带 ③导带

4.①禁带 ②简约布里渊区图景 ③周期布里渊区图景 ②扩展布里渊区图景

 $5.0\psi_{\vec{k}}(\vec{r} + \vec{R_n}) = e^{i\vec{k}\cdot\vec{R_n}}u_{\vec{k}}(\vec{r}) \qquad @u_{\vec{k}}(\vec{r})$

6.①电子 ②施 ③空穴 ④受

7.①负 ②正

8.①减小 ②增大 ③越大 ④导带 ⑤价带

二、简述题答案

1.①金属: 价带完全填充,导带部分填充,导带中的电子导电。

②绝缘体: 价带完全填充, 导带是空带, 都不能导电。带隙宽, 价带中的电子很难被激发到导带上。

③半导体:价带完全填充,导带是空带,但是带隙较窄。室温下,价带的一部分电子可以热激发到导带上,导带和价带都变成部分填充,可以导电。

④掺杂:杂质分为施主和受主。施主能级位于带隙中接近导带的位置,其电子在室温下可以被激发到导带中;受主能级位于带隙中接近价带的位置,价带电子在室温下可以被激发到受主能级上。因此,杂质可以改善半导体的导电性能。

2. 使用自由电子的波函数和周期势场的平均值 \overline{V} 作为零级近似,周期势场的起伏量 $DeltaV = V - \overline{V}$ 作为微扰。在布里渊区边界,能级是简并的,使用简并微扰处理,能级劈裂成两个,即能带之间的带隙。

三、计算题

1. 设近自由电子浓度为 n, 费米球半径为 k_F , 费米能量为 E_F , 则

$$n = \frac{2}{a^3} = \frac{2}{(3 \times 10^{-10})^3} = 7.4 \times 10^{28} m^{-3}$$
$$k_F = (3\pi n)^{\frac{1}{3}} = 1.3 \times 10^{10} m^{-1}$$
$$E_F = \frac{\hbar^2 k_F^2}{2m_0} = 1.02 \times 10^{-18} J = 6.4 eV$$

2. 对于完全补偿半导体,载流子浓度为本证载流子浓度,电子和空穴浓度相同, $n=5\times 10^{17}cm^{-3}$,杂志总浓度为 $5\times 10^{17}cm^{-3}$ 。电子迁移率为 $400cm^2/v\cdot s$,空穴迁移率为 $190cm^2/v\cdot s$ 。 $\mu_n=400cm^{-3}/v\cdot cm^{-1}/s$, $\mu_p=178cm^{-3}/v\cdot cm^{-1}/s$, $n_i=1.5\times 10^{10}cm^{-3}$ 。电导率为 $\sigma=en_i(\mu_n+\mu_p)=1.4\times 10^{-6}(\Omega cm)$